

長庚大學資訊工程學系

2023 專題書面報告時程指引

時間	報告與繳交文件	截止日期	備註	成績
三上	需求規格書	學期第16週之週五23:59分	遲一天扣總分5分，累計扣分無上限	依照本學期期末「需求規格書」評通過或不通過。
三下	第一次口頭報告+簡報檔	約學期第4或5週	依評審老師時間為準	
	第二次口頭報告+簡報檔	約學期第13或14週	依評審老師時間為準	
	設計規格書	學期第16週之週五23:59分		依本學期兩次報告與「設計規格書」評分。
四上	第三次口頭報告+簡報檔	約學期第4或5週	依評審老師時間為準	
	第四次口頭報告+簡報檔	約學期第9或10週	依評審老師時間為準	若經委員會同意之競賽成績、投稿研討會、論文得免此次報告，成績以90分計。
	畢業成果展	約學期第13-15週	依評審老師時間為準	專題展成績
	系統測試成果報告	學期第16週之週五23:59分		依本學期兩次報告與「系統測試成果報告」

簡報檔基本要求：

- 首頁需有標題、組員、指導老師、報告日期、印出檔案需有指導老師簽名。
- 每頁(首頁除外)需有頁碼，每面4頁，雙面列印。
- 報告之內容綱要將於該學期期初公告於EL。

附件基本要求：

- 第二頁需為目錄，包括各章節之標題、參考文獻、附錄及其所在之頁數。
- 第三、四頁分別為圖目錄、表目錄。
- 封面(格式如附件一)無需頁碼；目錄以小寫羅馬數字依序編碼，均獨立各起一頁。
- 正文至附錄以阿拉伯數字編碼。
- 文字大小：14 pt。字型：標楷體、Times New Roman。間距：1.5倍行高。
- 其餘內文格式不拘，然需包含附件所列內容。

軟硬體專題(1) - 大三上

1. 期末作業：需求規格書上傳 E-Learning 平台

請上傳「需求規格書」，各組同學由一人代表繳交即可，繳交期限為2023/12/22 (五)，格式請參考附檔或以下網址

<https://csie.cgu.edu.tw/p/412-1086-3686.php?Lang=zh-tw>

該規格書將作為專題(二)(三)評審時之參考，而本學期專題成績通過之條件為(a)上傳需求規格書，(b)指導老師核可各位成績為通過。

請參照附件：<https://csie.cgu.edu.tw/p/412-1086-3686.php?Lang=zh-tw>

- 需求規格書(大三上)參照格式
 - 提供「軟體需求規格參考範本.pdf」供撰寫參考。

軟硬體專題(2) - 大三下

1. 第一次報告(上傳投影片)：上傳 E-Learning 平台

本學期第一次報告時間地點訂為
TBA

每組報告以 10 分鐘為原則，最長不超過15分鐘。地點皆為電腦教室(2)當天第一組報告者請幫忙借電腦教室，並請最後一組者關閉投影機與教室。

報告內容如下：

- 1.動機
- 2.目標
- 3.實作方法
- 4.時程規畫
- 5.核心能力自評(細節如附檔)

要求事項一：

投影片必須在報告前一日上傳到作業一 (每組一人代表上傳即可)

要求事項二：

- 報告當天必須呈遞給3位評審老師以下文件，皆一式3份
- (1)投影片，每面4頁，雙面列印，首片需有指導老師簽名
 - (2)評分表，填妥基本資料，成績與評語留空白(如附檔/已上傳)
 - (3)自評表，填妥所有自評項目及說明(如附檔/已上傳)

2. 第二次報告(上傳投影片)：上傳 E-Learning 平台

第二次報告時間地點如下：

TBA

每組報告10~15分鐘, 地點皆為電腦教室(2)

報告內容如下：

1. 題目介紹
2. 回答上次提問(近期發給各組指導老師)
3. 目前進度報告與時程規畫
4. 目前遭遇之困難與解決方法
5. 核心能力自評(簡述or請老師參閱自評表)

要求事項一：

投影片必須在報告前一日上傳到作業二(每組一人代表上傳即可)

要求事項二：

- 報告當天必須呈遞給3位評審老師以下文件，皆一式3份
- (1) 投影片，每面4頁，雙面列印，首頁需有指導老師簽名
 - (2) 評分表，填妥基本資料，成績與評語留空白(如附檔)
 - (3) 自評表，填妥所有自評項目及說明(如附檔)

3. 期末作業(上傳設計文件書)：上傳 E-Learning 平台

請上傳「設計文件書」，各組同學由一人代表繳交即可，繳交期限為本學期上課最後一天，格式請參考

<https://csie.cgu.edu.tw/p/412-1086-3686.php?Lang=zh-tw>

該文件將作為專題(三)評審時之參考，而本學期專題成績通過之條件為(a)上傳設計文件書，(b)兩次報告之評審老師與各組指導老師皆核可同學成績為通過。

請參照附件：<https://csie.cgu.edu.tw/p/412-1086-3686.php?Lang=zh-tw>

- 設計規格書(大三下)參照格式

軟硬體專題(3) - 大四上

1. 第三次報告(上傳投影片&測試計畫書)：上傳 E-Learning 平台

軟硬體專題第三次報告時間地點訂為
TBA

每組報告以 10 分鐘為原則，最長不超過15分鐘。

報告內容如下：

- 1.題目介紹
- 2.回答上次提問(近期已發給各組指導老師)
- 3.進度報告與測試計畫

要求事項一：

投影片與「測試計畫書」必須在報告日前上傳到本作業區，每組一人代表上傳即可

要求事項二：

- 報告當天必須呈遞給3位評審老師以下文件，皆一式3份
- (1)投影片，每面4頁，雙面列印，首片需有指導老師簽名
 - (2)評分表，填妥基本資料，成績與評語留空白
 - (3)自評表，填妥所有自評項目及說明

2. 第四次報告(上傳投影片) - 專題展內容

規劃中。

請參照附件：<https://csie.cgu.edu.tw/p/412-1086-3686.php?Lang=zh-tw>

- 測試計畫書(大四上)參照格式